

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月19日
【会社名】	株式会社RS Technologies
【英訳名】	RS Technologies Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 方 永義
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03(5709)7685 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 戸松 清秀
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03(5709)7685 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 戸松 清秀
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社の連結子会社である「有研半導体硅材料股份公司」は、2026年3月19日開催の董事会において、中華人民共和国内モンゴル自治区包頭稀土高新技术産業開発区に「国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称）」を設立することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（１）当該異動する特定子会社の名称、住所、代表者の役職・氏名、資本金及び事業の内容

名称：国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称）

住所：中華人民共和国 内モンゴル自治区包頭稀土高新技术産業開發区

代表者の役職・氏名：董事長 張果虎

資本金：400百万元（9,084百万元（注））

事業内容：単結晶シリコン及び大口徑単結晶シリコンの製造、販売

（注）1元＝22.71円で換算

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る特定子会社の議決権の数（出資金額）

異動前： -

異動後：400百万元（うち間接所有分400百万元）

当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前： - %

異動後： 100%（うち間接所有分100%）

（注）「当社の所有に係る特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。

（３）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社の連結子会社である「有研半導体硅材料股份公司」は2026年3月19日開催の董事会において、中華人民共和国内モンゴル自治区包頭稀土高新技术産業開發区に「国晶半導体材料（包頭）有限公司（仮称）」を設立することを決議いたしました。

当該会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するためであります。

異動の年月日

2026年4月（予定）